PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-250612

(43) Date of publication of application: 08.11.1991

(51)Int.CI.

H01G 4/12

(21)Application number: 02-045540

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: OIDE NOBUO

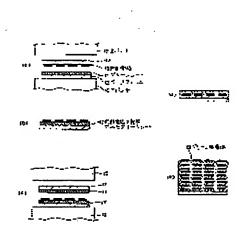
UEHARA KANEO

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC PARTS

28.02.1990

PURPOSE: To manufacture laminated ceramic parts such as smallsized and high-performance laminated ceramic capacitor with a good yield rate by laminating and thermocompression-bonding a green sheet in the form of ancillary material onto a base film without handling the green sheet singly.

CONSTITUTION: An internal electrode 13 formed on a base film 12 is set to face a green sheet 11, an upper punch 15 having a built-in heater is pressed against a lower punch 16 so that the internal electrode 13 is transferred to the green sheet 11, and the base film on the internal electrode is peeled off for the purpose of obtaining a green sheet 17. Then, the green sheet 17, to which the internal electrode 13 is transferred, is set on the lower punch 16, further the green sheet 11 formed on the base film 12 is set to face the internal electrode 13, the upper punch 15 is pressed against the lower punch 16 so that the green sheet 11 is heated and compression-bonded to the green sheet 17, and the base film on the green sheet is peeled off for the purpose of obtaining a green laminate, where the internal electrode 13 is formed between the green sheets 11.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250612

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月8日

H 01 G 4/12

3 6 4

7135-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

60発明の名称 積層セラミツク部品の製造方法

> 願 平2-45540 ②符

願 平2(1990)2月28日 ②出

大 出 @発 明 者

延 男 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

@発 明 者 原 兼 雄 上 勿出 願 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 弁理士 舘野 千恵子

明

1. 発明の名称

植層セラミック部品の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 複数の内部電極とセラミック圏とが交互に積 層された積層セラミック部品の製造方法におい て、ベースフィルム上に保持・形成されたセラ ミックグリーンシートと、ベースフィルム上に 保持・形成された所定形状の内部電極パターン とを該セラミックグリーンシートと該内部電極 パターンとを対向させて加熱・圧着し、セラミ ックグリーンシート上に内部電極パターンを転 写する工程と、該内部電極パターンを保持して いたベースフィルムを剥離した後、内部電極パ ターンが転写されたグリーンシート上へ、ベー スフィルム上に保持・形成されたセラミックグ リーンシートを加熱・圧着する工程と、該セラ ミックグリーンシートを保持していたベースフ ィルムを剥離した後、ベースフィルム上に保持
- ・形成された所定形状の内部電極パターンを加 熱・圧着する工程と、上記2つの工程を繰り返 して内部電極パターンとセラミックグリーンシ ートとが交互に積層されたグリーン積壓体を作 成する工程と、該グリーン積層体を所定形状に 切断して、脱バインダ、焼成する工程と、外部 電極を形成する工程とを備えたことを特徴とす る積層セラミック部品の製造方法。
- (2) 複数の内部電極とセラミック層とが交互に積 層された積層セラミック部品の製造方法におい て、ベースフィルム上に保持・形成されたセラ ミックグリーンシートと、ベースフィルム上に 保持・形成された所定形状の内部電極バターン とを該セラミックグリーンシートと該内部電極 パターンとを対向させて加熱・圧着し、セラミ ックグリーンシート上に内部電極パターンを転 写する工程と、該内部電極パターンを保持して いたベースフィルムを剝離した後、内部電極パ ターンが転写されたグリーンシート上へ、ベー スフィルム上に保持・形成されたセラミックグ

特閒平3-250612(2)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は積層セラミックコンデンサ、積層圧電 アクチュエータ等の積層セラミック部品の製造方 法に関するものである。

[従来の技術およびその課題]

近年、実装技術の進展に伴い、積層セラミック

部電極ベーストをスクリーン印制法により印刷し、 乾燥することで、所定形状の内部電極を形成する。 その後、内部電極の形成されたグリーンシートを 切断し、金型内に必要な枚数を積層した後、 100 で程度に加熱し、300 kg/cm² 程度加圧して、グリーンシートを熱圧着することで、グリーン積盛 体を作成する。次に、内部電極形状に対応してグリーン積極体を切断し、脱バインダー後、焼成する。その後、外部電極を形成することで積層セラミックコンデンサが得られる。

しかしながら、このような従来技術で誘電体層の薄膜化、即ちグリーンシートの薄膜化を進めるには以下に述べる2つの問題があり、せいぜい20 mm程度のグリーンシートしか扱うことができない。

まず第1の問題は、グリーンシートのハンドリングの問題である。グリーンシートはポリエステル等のペースフィルム上に形成され、内部電極を印刷した後、グリーン積層体を作成するため所定形状に切断され、金型内に積層されるが、金型内

しかしながら従来の製造方法は以下に述べるような方法で行われており、そのため後記の如く、 誘電体層の薄膜化には限界がある。

まず、セラミックグリーンシートの製造方法であるが、これは誘電体粉末、ポリビニルアチラール・ポリビニルアルコール等の倒脂、およびアルコール等の溶剤からなるスラリーをドクターアレード等を用い、ポリエステル等のベースフィルム上に薄く塗布し、乾燥することにより製造する。次にセラミックグリーンシート上に、パラジウム・エチルセルロース、テルピネオール等からなる内

にグリーンシートを投入する時にはベースフィルムを剥離する必要がある。この時にはグリーンシートを単独で扱わなければならず、グリーンシートが薄膜化されると、折れ曲がりや、破損等の問題が生じ、金型内に良好な状態で積層することが不可能となる。

次に第2の問題は、グリーンシートに内部電極をスクリーン印刷する時に生ずる問題である。即ち、グリーンシートが薄膜化されると、内部電極ペーストによりグリーンシートが膨間して変形したり、あるいは内部電極ペーストがセラミックグリーンシート内に吸い込まれ、積層セラミックコンデンサのショート発生の原因となる等の問題がある。

以上のように、従来の製造方法では誘電体脳の 薄膜化、即ちグリーンシートの薄膜化には、グリーンシートのハンドリングおよび内部電極ペース トのグリーンシートへのアタックの問題があり、 グリーンシートが薄くなるほど歩留まりが低下す るという問題が生じていた。

特開平3-250612(3)

本発明の目的は、以上述べたような従来の課題が解決された積層セラミック部品の製造方法を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、複数の内部電極とセラミック層とが 交互に積層された積層セラミック部品の製造方法 において、ベースフィルム上に保持・形成された ヒラミックグリーンシートと、ベースフィルム上 に保持・形成された所定形状の内部電極パターン とを該セラミックグリーンシートと該内部電極パ ターンとを対向させて加熱・圧着し、セラミック グリーンシート上に内部電極パターンを転写する T程と、該内部電極パターンを保持していたべー スフィルムを剥離した後、内部電極パターンが転 写されたグリーンシート上へ、ベースフィルム上 に保持・形成されたセラミックグリーンシートを 加熱・圧着する工程と、該セラミックグリーンシ - トを保持していたベースフィルムを剥離した後、 ベースフィルム上に保持・形成された所定形状の 内部電極パターンを加熱・圧着する工程と、上記

マルム上に保持・形成された所定形状の内部電極パターンを加熱・圧着する工程と、上記2つのの工程を繰り返して内部電極パターンとセラミック領域を抑め返して内部電極パターンとでラミック領域を作成する工程と、該グリーン積層体を所定形状に切断して、脱バインターン積層体を所定形状に切断して、脱バインを備えている工程と、外部電極を形成する工程とを構造とする積層セラミック部品の製造方法である。

また、本発明の方法におけるセラミックグリーンシートおよび内部電極パターンとしては、熱可塑性樹脂を2重量%以上、 50 重量%以下含むセラミックグリーンシートと熱可塑性樹脂を1重量%以上 50 重量%以下含む内部電極パターンを用いることが好過である。

〔作用〕

本発明の製造方法では、グリーンシートは従来 のように単独では取り扱わず、ベースフィルム上 に保持した形態で積腐、熱圧着を行う。このため、

2つの工程を繰り返して内部電極パターンとセラ ミックグリーンシートとが交互に積縮されたグリ ーン積層体を作成する工程と、該グリーン積層体 を所定形状に切断して、脱パインダ、焼成するエ 程と、外部電極を形成する工程とを備えたことを 特徴とする積層セラミック部品の製造方法、およ び複数の内部電極とセラミック層とが交互に積層 された積層セラミック部品の製造方法において、 ベースフィルム上に保持・形成されたセラミック グリーンシートと、ベースフィルム上に保持・形 成された所定形状の内部電極パターンとを該セラ ミックグリーンシートと該内部電極パターンとを 対向させて加熱・圧着し、セラミックグリーンシ ート上に内部電極パターンを転写する工程と、該 内部電極パターンを保持していたベースフィルム を剥離した後、内部電極パターンが転写されたグ リーンシート上へ、ベースフィルム上に保持・形 成されたセラミックグリーンシートを加熱・圧着 する工程と、該セラミックグリーンシートを保持 していたベースフィルムを剥離した後、ベースフ

取り扱いが容易となり、作業性が向上する。

また、内部電極バターンはグリーンシート上に印刷するのではなく、ペースフィルム上に形成である。そのではなく、ペースフィルム上に形成溶育量を少なくすることができる。このようにのないできる。このように、クリーンとが変更なない。ではない。ないまでは、グリーンを転写するので、グリーンとがない。ではない。

また、以上のようにして作成したグリーン積層体は、そのまま所定形状に切断後、焼成してもよいが、その前に加熱プレスを行うと、積層体の密度のバラツキが調整され均一なものとなると共に、密度の調整を行うことにより後の焼成工程での収縮率を適当なものとすることができる。

[実施例]

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

持開平3-250612(4)

第1図は、本発明の方法におけるグリーン積層体の製造方法を工程順に示す工程図である。まで、日本の内蔵された下パンチ16の上にベースフィルム12上に形成成で、パンチ16に接する。次にセットする。次にベースフィルム12上に接するが、内部電極13を、内部電極13がグリーンシート11に対向するようにでは、大手15を下パンチ15を下パンチ15を下が明し付け、内部電極13をグリーンシート11に転写させて内部電極13が転写されたグリーンシート11で得る(第1図(b))。

次に、内部電極13が転写されたグリーンシート17を下パンチ16上にセットし、さらにペースフィルム12上に形成されたグリーンシート11を、グリーンシート11が内部電極13に対向するようにセットする(第1図(c))。その後、上パンチ15を下パンチ16に押し付け、グリーンシート11を内部電極が転写されているグリーンシート17に加熱・圧着

母部、セルロース樹脂 10 重量部、テルビネオール 20 重量部を秤量し、機拌して混合した後、三本ロールを用いて充分混練し、内部電極ペーストとした。次に、 70 畑のポリエステルフィルム12上にスクリーン印刷法により前記内部電極ペーストを印刷し、乾燥して内部電極パターン13を作成した。

その後、第1図に示した方法により、グリーを シート上に内部電極9層、グリーンシート8層 にグリーン積層体Aと、積層したグリーン積層の にグリーンシートのかを5枚積層とは温度 85 ℃ 原体Bを作成した。加熱・圧着条件は温度 25 ℃ 体A,Bからポリエステルとの後、グラーレで 金型内にグリーン積層体Bを1個、次にグリー 金型内にグリーン積層体Bを1個、次にグリー 金型内にグリーン積層体Bを1個 を型内にグリーン積層は、次にグリー個 を型内にグリーン積層は、次にグリー個 を型内にグリーン積層は、次にが 105℃、 プレス圧力が 150kg/cm² であった。

次に、熱圧着プレスしたグリーン積層体をダイ

させ、グリーンシート上のベースフィルムを剥がすことにより、グリーンシート11間に内部電優13が形成されたグリーン積層体を得る(第1図(d))。その後、上記と同様に内部電極13、グリーンシート11を順次、加熱・圧着して、複数の内部電極13とグリーンシート11が交互に積層されたグリーン積層体19を作成する(第1図(e))。

次に、このような方法で作成した機層セラミック部品の製造方法の一例について、具体的に説明する。

まず、セラミックグリーンシート11であるが、ポリビニルプチラール樹脂 5 重量部、エチルセロソルプ35重量部、鉛系誘電体粉末 60 重量部を秤量し、ホモジナイザーで均一に混合し、70㎞のポリエステルフィルム上にドクタープレードを用いて塗布し、乾燥してグリーンシート11を作成した。得られたグリーンシート膜厚は 10 ㎞であった

次に、内部電極ペーストであるが、パラジウム と銀の混合粉末(Pd:Ag=8:2)を 70 重

シングソーで切断した後、マグネシア甲はち内に セットし、 600℃で脱バインダし、 950℃で焼成 した。焼成後、銀を主成分とする外部電極を形成 し、積層セラミックコンデンサを作成した。

以上のように本発明の製造方法によれば、歩留 まりよく積層セラミック部品を製造することがで

特開平3-250612 (5)

きる。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明の積層セラミック 部品の製造方法によれば、小型、高性能の積層セ ラミックコンデンサ等の積層セラミック部品を歩 留まりよく製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の方法におけるグリーン積層 体の製造方法の一例を工程順に示す工程図であ る。

11… セラミックグリーンシート

12…ベースフィルム

13…内部電極

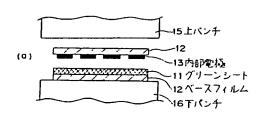
15… 上パンチ

16… 下パンチ

17…内部電極が転写されたグリーンシート

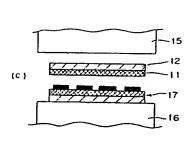
19… グリーン積層体

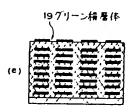
特許出願人 日本電気株式会社 代理人 弁理士 舘 野 千 惠 子











第1図